

## **PRESSEMITTEILUNG**

Veröffentlichung vom Juli 2020

### **Für industrielle Anwendungen**

## **HIGH-SPEED DDR4-3200 DRAM**

HY-LINE Computer Components stellt die neuen DD4-3200 DRAM Module vor. Diese erfüllen die hohen Ansprüche an Speicherlösungen im Bereich KI und IoT. Als leistungsstarker und sicherer Speicher sind sie prädestiniert für reibungslose und schnelle Übertragung großer Datenmengen.

### **Vorteile**

- Entwickelt für industrielle Applikationen
- Optimiert für Intel Core i™ Gen 8/9/10 und AMD Ryzen 3000/4000
- 33% höhere Performance als DDR4 2400MHz
- Niedrige Latenz: 22 ns

### **Key Features**

- DDR4 DRAM DIMM/SO-DIMM
- Geschwindigkeit: 3200MT/s
- Kapazität: 8GB / 16GB
- Betriebsspannung: 1,2V (VDD)
- Temperatur: 0°C bis +85°C
- Entspricht JEDEC Norm
- RoHS konform

## Anwendungsbeispiele

- Edge Computing
- IoT, AIoT
- Surveillance
- Server-Anwendungen

Bild:

PM\_DDR4-3200 DRAM.jpg

HY-LINE Computer Components GmbH

Tel. 089 / 614503-40

Fax 089 / 614503-50

Email: [computer@hy-line.de](mailto:computer@hy-line.de)

Erstellt von Oliver Gropp, Tel. 089 / 614503-48